



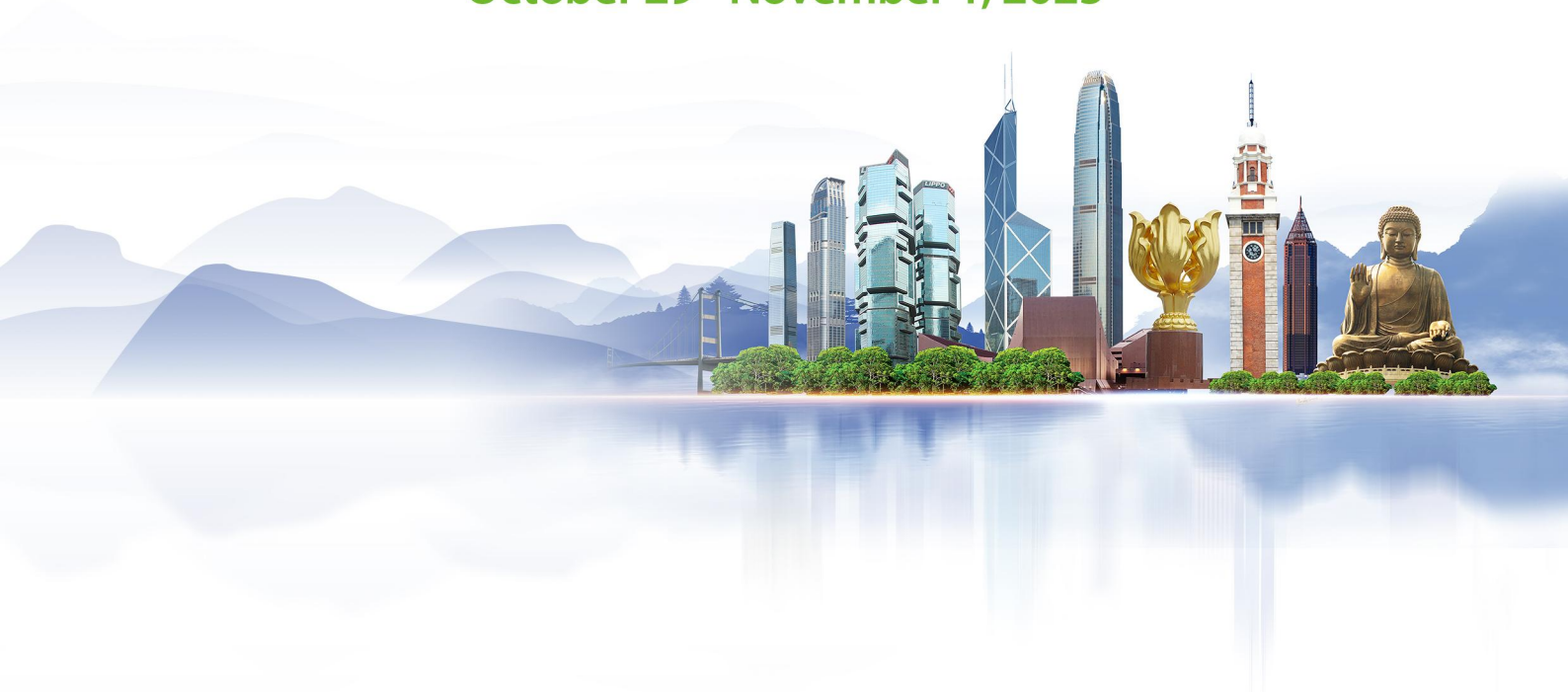
ICPT 2025-INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANARIZATION/CMP TECHNOLOGY

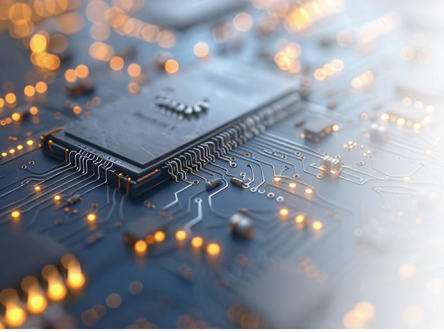
Hosted by Chinese Tribology Institute, CMES

招商招展手册

Hong Kong, China

October 29 - November 1, 2025





ICPT International
Conference on
Planarization/CMP Technology

ICPT 2025-INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANARIZATION/CMP TECHNOLOGY

Hosted by Chinese Tribology Institute, CMES

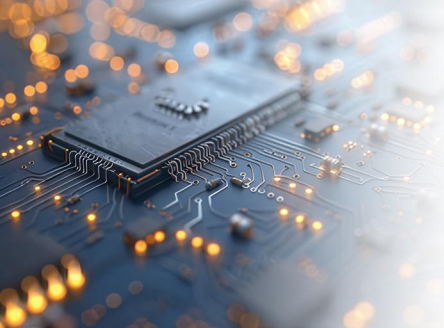
第20届国际平坦化技术会议 (The 20th International Conference of Planarization /CMP Technology 2025-ICPT2025) 于2025年 10月 29日至11月1日在香港科技园举办。大会将云集来自世界各地的专家、学者、研究人员和行业专业人士，分享平坦化和CMP技术、创新和最新进展。预计参会人数500人左右。

如需更多详细信息，请浏览网页：www.icpt2025.org

本届会议招商招展分为整体与单项赞助形式。

赞助方案根据实际情况进行适当调整，以最终协议内容为准。





整体赞助

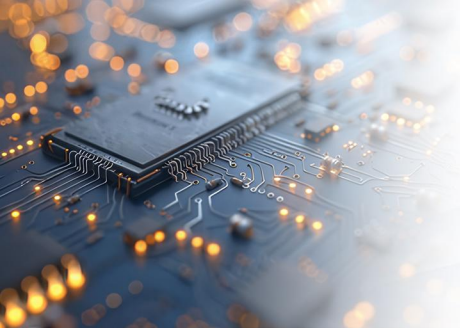
钻石赞助

¥150,000元

享有权益

- 4平米标准展位 (2米 x 2米) 一个
- 参会名额5名
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网 (由企业提供Logo设计文件、官方网址)
- 宣传视频会议暖场期间循环播放 (60秒以内, 由企业提供视频文件)
- 会场屏幕Logo显示
- 程序册内页A4规格1页
- 程序册指定页中体现赞助商名称
- 入袋资料





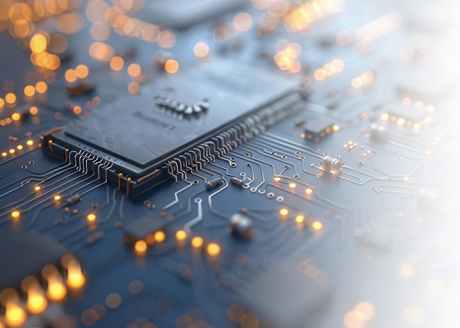
整体赞助

铂金赞助 **¥100,000元**

享有权益

- 4平米标准展位 (2米 x 2米) 一个
- 参会名额4名
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网 (由企业提供Logo设计文件、官方网址)
- 会场屏幕Logo显示
- 程序册内页A4规格1页
- 程序册指定页中体现赞助商名称
- 入袋资料





ICPT International
Conference on
Planarization/CMP Technology

ICPT 2025-INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANARIZATION/CMP TECHNOLOGY

Hosted by Chinese Tribology Institute, CMES

整体赞助

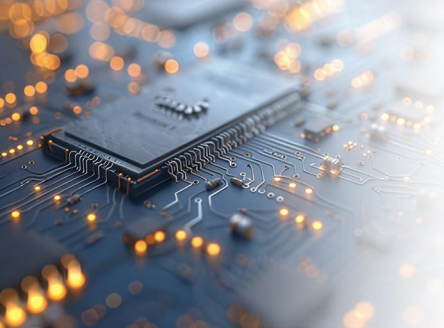
金牌赞助

¥70,000元

享有权益

- 4平米标准展位 (2米 x 2米) 一个
- 参会名额3名
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网 (由企业提供Logo设计文件、官方网址)
- 程序册内页A4规格1页
- 程序册指定页中体现赞助商名称





整体赞助

银牌赞助

¥50,000元

享有权益

- 4平米标准展位 (2米 x 2米) 一个
- 参会名额2名
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网 (由企业提供Logo设计文件、官方网址)
- 程序册指定页中体现赞助商名称

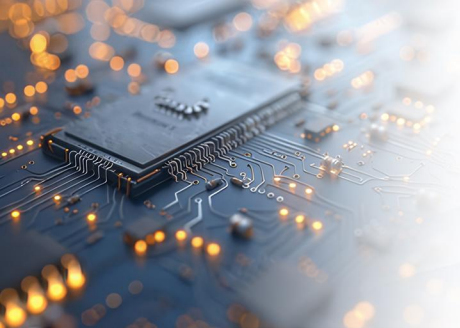
单独展位

¥35,000元

享有权益

- 4平米标准展位 (2米 x 2米) 一个
- 参会名额1名
- 企业名称列入会议官网"Sponsor & Exhibitor"页面展商名录





ICPT International
Conference on
Planarization/CMP Technology

ICPT 2025-INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANARIZATION/CMP TECHNOLOGY

Hosted by Chinese Tribology Institute, CMES

单项赞助

名额已满

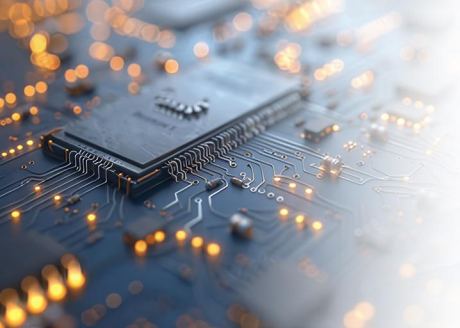
酒会赞助

¥100,000元

享有权益

- 酒会开场前10分钟企业宣讲机会
- 酒会展示企业Logo
- 4平米标准展位（2米 x 2米）一个
- 参会名额2名
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网（由企业提供Logo设计文件、官方网址）
- 程序册内页A4规格1 页
- 程序册指定页中体现赞助商名称





ICPT International
Conference on
Planarization/CMP Technology

ICPT 2025-INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLANARIZATION/CMP TECHNOLOGY

Hosted by Chinese Tribology Institute, CMES

单项赞助

名额已满

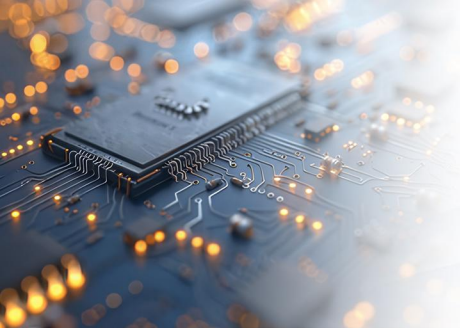
晚宴赞助

¥100,000元

享有权益

- 晚宴开场前10分钟企业宣讲机会
- 晚宴展示企业Logo
- 4平米标准展位（2米 x 2米）一个
- 参会名额2名
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网（由企业提供Logo设计文件、官方网址）
- 程序册内页A4规格1 页
- 程序册指定页中体现赞助商名称





单项赞助

会议包（独家赞助） **¥70,000元**

享有权益

- 企业Logo将与ICPT2025会议标识一起印在会议包的显著位置（会议包的设计和制作数量由组委会决定）
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网（由企业提供Logo设计文件、官方网址）
- 程序册指定页中体现赞助商名称

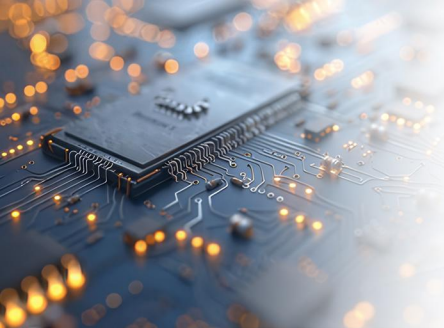
胸牌挂绳（独家赞助） **¥50,000元**

享有权益

已预订

- 企业Logo将与ICPT2025会议标识一起印在胸牌挂绳上
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网（由企业提供Logo设计文件、官方网址）
- 程序册指定页中体现赞助商名称





单项赞助

最佳海报奖 (独家赞助)

¥40,000元

享有权益

- 邀请企业代表作为颁奖嘉宾
- 参会名额1名
- 会议官网 Logo显示并链接到企业官网 (由企业提供Logo设计文件、官方网址)
- 程序册指定页中体现赞助商名称

联系人

屈新萍
邮箱: xpqu@fudan.edu.cn

冯建华
邮箱: fengjianhua@chinastargroup.com
手机: 86-13501103995 (微信号同手机号)

